

## コールドスプレー研究分科会 2018 年度第 2 回 (通算第 13 回) 開催案内

コールドスプレー研究分科会 主査 榊 和彦

今年度第 2 回は、日本において最長の歴史を誇り、全ての溶射プロセスを保有する溶射専門メーカーの株式会社 シンコーメタリコンで開催いたします。同社は、がんばる中小企業・小規模事業者 300 社にも選ばれ、働き方改革などでもマスコミなどに取り上げられる優良企業です。コールドスプレー装置など含め工場見学も行います。

夕方には、京都に移動して懇親会も企画します。申し込みの〆切りは、平成 31 年 1 月 30 日(水)とさせていただきます。万障お繰り合わせのうえ、参加いただきますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 期日

平成 31 (2019) 年 2 月 15 日(金) 13:30~16:00

#### 2. 会場

株式会社 シンコーメタリコン (<http://www.shinco-metalicon.co.jp/index.html>)

電話 <0748>72-3311

滋賀県湖南市吉永 405 番地 (JR 三雲駅※からタクシーで約 3 分程度)

※最寄り駅は、三雲駅ですが、ランチの都合で甲西駅集合としています。

#### 4. プログラムなど

JR 甲西駅着 12:11 集合 (直接、会場へ行く方は、13:20 までに集合ください。)

ランチ (駅近くのレストラン) 12:30~13:15

(タクシーで移動)

シンコーメタリコン着 13:20

企業紹介 13:30~14:15

溶射技術紹介 (コールドスプレー含む) 14:15~14:45

記念撮影 14:45~15:00

工場見学 (コールドスプレー装置含む) 15:00~15:45

質疑応答 15:45~16:00

(タクシーなどで移動)

甲西駅発 16:00 くらい

京都駅着 17:00 くらい

懇親会(京都にて) 17:30~

#### 5. 参加費

3,000 円 (テキスト代等として)

#### 6. 懇親会 (京都祇園を予定、会費は 7,000 円、詳細は参加者に連絡)

#### 7. 申し込み方法 (申し込み〆切り:平成 31 年 1 月 30 日 (水))

下記フォーマット（内容）をできるだけ電子メールで、信州大学 榊宛にお送り下さい。  
※参加費は、当日受付でお支払い下さい。

送信先：[ksakaki@shinshu-u.ac.jp](mailto:ksakaki@shinshu-u.ac.jp) (FAX：026-269-5109)

<回答欄>

日本溶射学会 コールドスプレー研究分科会 2018年度第2回（通算第13回）参加申込

- お名前：
  - ご所属（会社名のほか、部署までご記入ください）：
  
  - 電子メールアドレス：
  - 電話番号：
  - 講演会：（ ○， × ）
  - 懇親会：（ ○， × ） （ ） どちらかを消してください。
  - 甲西駅集合で、車での参加： あり ・ なし
  - 直接 会場に行く：（ ○（手段：自家用車，タクシー\*\*など） ， × ）
- \*\*タクシー代は各自でご負担ください。

一緒にご参加する方がいる場合は、以下にもご記入ください。

	お名前	会社名，所属部署	メールアドレス	講演会	懇親会
①					
②					
③					